发布版本: V1.1.0

日期: 2023-12-20

文件密级: □绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

#### 免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

#### 商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标、由其各自拥有者所有。

#### 版权所有© 2023 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴, 非经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

#### 文档目录说明

- 1. 通用开发指导文档 (Common)
  - 1.1 多核异构系统开发指南(AMP)
  - 1.2 外设支持列表 (AVL)
    - 1.2.1 DDR支持列表
      - 1.2.2 eMMC支持列表
    - 1.2.3 SPI Nor及SLC Nand支持列表
    - 1.2.4 Nand Flash支持列表
    - 1.2.5 WIFI/BT支持列表
    - 1.2.6 Camera 支持列表
  - 1.3 音频模块文档 (AUDIO)
  - 1.4 CAN模块文档 (CAN)
  - 1.5 时钟模块文档 (CLK)
  - 1.6 CRYPTO模块文档 (CRYPTO)
  - 1.7 DDR模块文档 (DDR)
  - 1.8 调试模块文档 (DEBUG)
  - 1.9 显示模块文档 (DISPLAY)
  - 1.10 动态调整频率和电压模块文档 (DVFS)
  - 1.11 文件系统模块文档 (FS)
  - 1.12 以太网模块文档 (GMAC)
  - 1.13 HDMI-IN模块文档 (HDMI-IN)
  - 1.14 I2C模块文档 (I2C)
  - 1.15 IO电源域模块文档 (IO-DOMAIN)
  - 1.16 IOMMU模块文档 (IOMMU)
  - 1.17 图像模块文档 (ISP)
  - 1.18 MCU模块文档 (MCU)
  - 1.19 MMC模块文档 (MMC)
  - 1.20 内存模块文档 (MEMORY)
  - 1.21 MPP模块文档 (MPP)
  - 1.22 看门狗模块文档 (WATCHDOG)
  - 1.23 NPU模块文档 (NPU)
  - 1.24 NVM模块文档 (NVM)
  - 1.25 PCIe模块文档 (PCIe)
  - 1.26 性能模块文档 (PERF)
  - 1.27 GPIO模块文档 (PINCTRL)
  - 1.28 电源模块文档 (PMIC)
  - 1.29 功耗模块文档 (POWER)
  - 1.30 脉宽调制模块文档 (PWM)
  - 1.31 RGA模块文档 (RGA)
  - 1.32 SARADC模块文档 (SARADC)
  - 1.33 SPI模块文档 (SPI)
  - 1.34 温控模块文档 (THERMAL)
  - 1.35 工具类模块文档 (TOOL)
  - 1.36 安全模块文档 (TRUST)
  - 1.37 串口模块文档 (UART)
  - 1.38 UBOOT模块文档 (UBOOT)
  - 1.39 USB模块文档 (USB)
- 2. Linux系统开发文档 (Linux)
  - 2.1 应用指南(ApplicationNote)
  - 2.2 音频相关开发(Audio)
  - 2.3 摄像头相关开发(Camera)
  - 2.4 容器相关开发(Docker)
  - 2.5 显示相关开发(Graphics)
  - 2.6 多媒体(Multimedia)
  - 2.7 SDK附件内容简介(Profile)
  - 2.8 OTA升级(Recovery)
  - 2.9 安全方案 (Security)

- 2.10 系统开发 (System)
- 2.11 UEFI启动(UEFI)
- 2.12 网络模块 (RKWIFIBT)
- 2.13 DPDK模块 (DPDK)
- 3. 芯片平台相关文档 (Socs)
  - 3.1 发布说明
  - 3.2 快速入门
  - 3.3 软件开发指南
- 4. 芯片资料
  - 4.1 硬件开发指南
- 5. 其他参考文档 (Others)
- 6. 文件目录结构 (docs\_list\_cn.txt)

# 文档目录说明

Rockchip Linux SDK中在 docs 目录划分为中文文档(cn )、英文文档(en )和许可证说明 (licenses) 等目录。

其中 licenses 包含如下

licenses/

├─ BUILDROOT\_README

├─ LICENSE

└─ manifest.csv Buildroot是 Rockchip 发布的文档授权申明。

LICENSE 是 Rockchip 发布的文档授权申明。manifest.csv 和 BUILDROOT\_README是 Buildroot 系统默认编译的第三方包 license 详细说明。

随 Rockchip Linux SDK 发布的文档旨在帮助开发者快速上手开发及调试,文档中涉及的内容并不能涵盖所有的开发知识和问题。文档列表也会不断更新,如有文档上的疑问及需求,请联系我们的FAE窗口<u>fae@rock-chips.com</u>。

Rockchip Linux SDK 中在 docs 目录分为中文(cn)和英文(en)。其中中文目录附带了 Common(通用开发指导文档)、Socs(芯片平台相关文档)、Linux(Linux 系统开发相关文档)、Others(其他参考文档)、docs\_list\_cn.txt (docs文件目录结构),其具体介绍如下:

## 1. 通用开发指导文档 (Common)

详见 <SDK>/docs/cn/Common 各子目录下的文档。

## 1.1 多核异构系统开发指南(AMP)

详见 <SDK>/docs/cn/Common/AMP 目录,多核异构系统是瑞芯微提供的一套通用多核异构系统解决方案,目前已经广泛应用于电力、工控等行业应用和扫地机等消费级产品中。

## 1.2 外设支持列表 (AVL)

详见 <SDK>/docs/cn/Common/AVL 目录,其包含DDR/eMMC/NAND FLASH/WIFI-BT/CAMERA等支持列表,其支持列表实时更新在redmine上,链接如下:

https://redmine.rockchip.com.cn/projects/fae/documents

#### 1.2.1 DDR支持列表

Rockchip 平台 DDR 颗粒支持列表,详见 <SDK>/docs/cn/Common/AVL 目录下 《Rockchip\_Support\_List\_DDR\_Ver2.56.pdf》,下表表示DDR的支持程度,只建议选用√、T/A标示的颗粒。

表 1-1 Rockchip DDR Support Symbol

Symbol	Description	
√	Fully Tested and Mass production	
T/A	Fully Tested and Applicable	
N/A	Not Applicable	

#### 1.2.2 eMMC支持列表

Rockchip 平台 eMMC 颗粒支持列表,详见 《SDK》/docs/cn/Common/AVL 目录下 《RKeMMCSupportList\_Ver1.77\_20230825.pdf》,下表中所标示的EMMC支持程度表,只建议选用√、T/A标示的颗粒。

表 1-2 Rockchip EMMC Support Symbol

Symbol	Description
V	Fully Tested , Applicable and Mass Production
T/A	Fully Tested , Applicable and Ready for Mass Production
D/A	Datasheet Applicable,Need Sample to Test
N/A	Not Applicable

#### • 高性能eMMC颗粒的选取

为了提高系统性能,需要选取高性能的 eMMC 颗粒。请在挑选 eMMC 颗粒前,参照 Rockchip 提供支持列表中的型号,重点关注厂商 Datashet 中 performance 一章节。

参照厂商大小以及 eMMC 颗粒读写的速率进行筛选。建议选取顺序读速率>200MB/s、顺序写速率>40MB/s。

如有选型上的疑问,也可直接联系Rockchip FAE窗口fae@rock-chips.com。

[Table 23] Performance

Density	Partition Type	Perfor	mance
Delisity	randon type	Read(MB/s)	Write (MB/s)
16GB		285	40
32GB	General	310	70
64GB		310	140
128GB		310	140
16GB	Enhanced	295	80
32GB		320	150
64GB		320	245
128GB		320	245

图1-1 eMMC Performance示例

#### 1.2.3 SPI Nor及SLC Nand支持列表

Rockchip 平台 SPI Nor 及 SLC Nand 支持列表,详见《SDK》/docs/cn/Common/AVL 目录下《RK\_SpiNor\_and\_SLC\_Nand\_SupportList\_V1.44\_20230815.pdf》,文档中也有标注SPI Nand的型号,可供选型。下表中所标示的Nand支持程度表,只建议选用√、T/A标示的颗粒。

表 1-3 Rockchip SPI Nor and SLC Nand Support Symbol

Symbol	Description
V	Fully Tested , Applicable and Mass Production
T/A	Fully Tested , Applicable and Ready for Mass Production
D/A	Datasheet Applicable,Need Sample to Test
N/A	Not Applicable

#### 1.2.4 Nand Flash支持列表

Rockchip 平台 Nand Flash 支持列表,详见 <SDK>/docs/Common/AVL 目录下《RKNandFlashSupportList Ver2.73\_20180615.pdf》,

文档中有标注 Nand Flash 的型号,可供选型。下表中所标示的 Nand Flash 支持程度表,只建议选用√、T/A标示的颗粒。

表 1-4 Rockchip Nand Flash Support Symbol

Symbol	Description
V	Fully Tested , Applicable and Mass Production
T/A	Fully Tested , Applicable and Ready for Mass Production
D/A	Datasheet Applicable,Need Sample to Test
N/A	Not Applicable

#### 1.2.5 WIFI/BT支持列表

Rockchip 平台 WIFI/BT 支持列表,详见 <SDK>/docs/cn/Common/AVL 目录下

《Rockchip\_Support\_List\_Linux\_WiFi\_BT\_20230531.pdf》,文档列表中为目前Rockchip平台上大量测试过的WIFI/BT芯片列表,建议按照列表上的型号进行选型。如果有其他WIFI/BT芯片调试,需要WIFI/BT芯片原厂提供对应内核驱动程序。

如有选型上的疑问,建议可以与Rockchip FAE窗口fae@rock-chips.com联系。

#### 1.2.6 Camera 支持列表

Rockchip 平台 Camera 支持列表,详见<u>Camera模组支持列表</u>,在线列表中为目前Rockchip平台上大量测试过的Camera Module 列表,建议按照列表上的型号进行选型。

如有选型上的疑问,建议可以与Rockchip FAE窗口fae@rock-chips.com联系。

## 1.3 音频模块文档 (AUDIO)

包含麦克风的音频算法和音频/Pulseaudio模块的相关开发文档。具体文档如下:

docs/cn/Common/AUDIO/

- ├─ Algorithms
- Rockchip\_Developer\_Guide\_Audio\_CN.pdf
- Rockchip\_Developer\_Guide\_PulseAudio\_CN.pdf

### 1.4 CAN模块文档 (CAN)

CAN(Controller Area Network) 总线,即控制器局域网总线,是一种有效分布式控制或实时控制的串行通信网络。以下文档主要介绍CAN驱动开发、通信测试工具、常用命令接口和常见问题等。

docs/cn/Common/CAN/

- Prockchip\_Developer\_Guide\_CAN\_FD\_CN.pdf
- Rockchip\_Developer\_Guide\_Can\_CN.pdf

## 1.5 时钟模块文档 (CLK)

本文档主要介绍 Rockchip 平台Clock、GPIO、PLL展频等时钟开发

docs/cn/Common/CLK/

- Prockchip\_Developer\_Guide\_Clock\_CN.pdf
- Rockchip\_Developer\_Guide\_Gpio\_Output\_Clocks\_CN.pdf
- Rockchip\_Developer\_Guide\_Pll\_Ssmod\_Clock\_CN.pdf

### 1.6 CRYPTO模块文档 (CRYPTO)

以下文档主要介绍 Rockchip Crypto 和 HWRNG(TRNG) 的开发,包括驱动开发与上层应用开发。

## 1.7 DDR模块文档 (DDR)

该模块文档主要包含 Rockchip 平台DDR开发指南、DDR问题排查、DDR颗粒验证流程、DDR布板说明、DDR带宽工具使用、DDR DQ眼图工具等

## 1.8 调试模块文档 (DEBUG)

该模块文档主要包含 Rockchip 平台DS5、FT232H\_USB2JTAG、 GDB\_ADB、Eclipse\_OpenOCD等调试工具使用介绍。

## 1.9 显示模块文档 (DISPLAY)

该模块文档主要包含 Rockchip 平台DRM、DP、HDMI、MIPI、RK628等显示模块的开发文档。

docs/cn/Common/DISPLAY/
├─ DP
├── HDMI
├── MIPI
├── RK628
- Rockchip_BT656_TX_AND_BT1120_TX_Developer_Guide_CN.pdf
├── Rockchip_Developer_Guide_RGB_MCU_CN.pdf
├── Rockchip_Develop_Guide_DRM_Direct_Show_CN.pdf
Rockchip_DRM_Panel_Porting_Guide_V1.6_20190228.pdf
└─ Rockchip_RK3588_Developer_Guide_MIPI_DSI2_CN.pdf

### 1.10 动态调整频率和电压模块文档 (DVFS)

该模块文档主要包含 Rockchip 平台CPU/GPU/DDR等动态调整频率和电压模块文档。

Cpufreq和Devfreq 是内核开发者定义的一套支持根据指定的 governor 动态调整频率和电压的框架模型,它能有效地降低的功耗,同时兼顾性能。

## 1.11 文件系统模块文档 (FS)

该模块文档主要包含Rockchip平台文件系统的相关开发文档。

## 1.12 以太网模块文档 (GMAC)

该模块文档主要包含 Rockchip平台以太网 GMAC 接口的相关开发文档。

## 1.13 HDMI-IN模块文档 (HDMI-IN)

该模块文档主要包含 Rockchip平台HDMI-IN 接口的相关开发文档。

## 1.14 I2C模块文档 (I2C)

该模块文档主要包含 Rockchip平台I2C 接口的相关开发文档。

```
docs/cn/Common/I2C/

— Rockchip_Developer_Guide_I2C_CN.pdf
```

### 1.15 IO电源域模块文档 (IO-DOMAIN)

Rockchip平台一般 IO 电源的电压有 1.8v, 3.3v, 2.5v, 5.0v 等, 有些 IO 同时支持多种电压, io-domain 就是配置 IO 电源域的寄存器,依据真实的硬件电压范围来配置对应的电压寄存器,否则无法正常工作;

docs/cn/Common/IO-DOMAIN/

— Rockchip\_Developer\_Guide\_Linux\_IO\_DOMAIN\_CN.pdf

## 1.16 IOMMU模块文档 (IOMMU)

主要介绍Rockchip平台IOMMU用于32位虚拟地址和物理地址的转换,它带有读写控制位,能产生缺页异常以及总线异常中断。

## 1.17 图像模块文档 (ISP)

ISP1.X主要适用于RK3399/RK3288/PX30/RK3326/RK1808等 ISP21主要适用于RK3566\_RK3568等 ISP30主要适用于RK3588等 ISP32-lite主要适用于RK3562等

包含ISP开发文档、VI驱动开发文档、IQ Tool开发文档、调试文档和颜色调试文档。具体文档如下:

```
docs/cn/Common/ISP/

|-- ISP1.X
|-- ISP21
|-- ISP30
|-- ISP32-lite
|-- The-Latest-Camera-Documents-Link.txt
```

#### 说明:

RK3288/RK3399/RK3326/RK1808 Linux(kernel-4.4) rkisp1 driver、sensor driver、vcm driver 参考文档:《RKISP\_Driver\_User\_Manual\_v1.3\_20190919》

RK3288/RK3399/RK3326/RK1808 Linux(kernel-4.4) camera\_engine\_rkisp(3A库)参考文档:

《camera\_engine\_rkisp\_user\_manual\_v2.0》

RK3288/RK3399/RK3326/RK1808 Linux(kernel-4.4) camera\_engine\_rkisp v2.0.0版本及其以上版本IQ 效果文件参数参考文档: 《RKISP1\_IQ\_Parameters\_User\_Guide\_v1.0\_20190606》

## 1.18 MCU模块文档 (MCU)

主要介绍Rockchip平台上MCU开发指南。

```
docs/cn/Common/MCU/

— Rockchip_RK3399_Developer_Guide_MCU_CN.pdf
```

### 1.19 MMC模块文档 (MMC)

主要介绍Rockchip平台上SDIO、SDMMC、eMMC等接口开发指南。

## 1.20 内存模块文档 (MEMORY)

主要介绍Rockchip平台上CMA、DMABUF等内存模块机制处理。

### 1.21 MPP模块文档 (MPP)

主要介绍Rockchip平台上MPP开发说明。

```
docs/cn/Common/MPP/

— Rockchip_Developer_Guide_MPP_CN.pdf
```

## 1.22 看门狗模块文档 (WATCHDOG)

主要介绍Rockchip平台上Watchdog开发说明。

```
docs/cn/Common/WATCHDOG/
└─ Rockchip_Developer_Guide_Linux_WDT_CN.pdf
```

## 1.23 NPU模块文档 (NPU)

SDK提供了RKNPU相关开发工具,具体如下:

#### **RKNN-TOOLKIT2**:

RKNN-Toolkit2是在PC上进行RKNN模型生成及评估的开发套件:

开发套件在 external/rknn-toolkit2 目录下,主要用来实现模型转换、优化、量化、推理、性能评估和精度分析等一系列功能。

基本功能如下:

功能	说明
模型转换	支持Pytorch / TensorFlow / TFLite / ONNX / Caffe / Darknet的浮点模型 支持Pytorch / TensorFlow / TFLite的量化感知模型(QAT) 支持动态输入模型(动态化/原生动态) 支持大模型
模型优化	常量折叠/ OP矫正/ OP Fuse&Convert / 权重稀疏化/ 模型剪枝
模型量化	支持量化类型: 非对称i8/ fp16 支持Layer / Channel量化方式; Normal / KL/ MMSE量化算法 支持混合量化以平衡性能和精度
模型推理	支持在PC上通过模拟器进行模型推理 支持将模型传到NPU硬件平台上完成模型推理(连板推理) 支持批量推理,支持多输入模型
模型评估	支持模型在NPU硬件平台上的性能和内存评估
精度分析	支持量化精度分析功能(模拟器/ NPU)
附加功能	支持版本/设备查询功能等

具体使用说明请参考当前 doc/ 的目录文档:

```
    ── 01_Rockchip_RKNPU_Quick_Start_RKNN_SDK_V1.6.0_CN.pdf
    ├── 01_Rockchip_RKNPU_Quick_Start_RKNN_SDK_V1.6.0_EN.pdf
    ├── 02_Rockchip_RKNPU_User_Guide_RKNN_SDK_V1.6.0_CN.pdf
    ├── 02_Rockchip_RKNPU_User_Guide_RKNN_SDK_V1.6.0_EN.pdf
    ...
    ├── RKNN-Toolkit2_OP_Support-1.6.0.md
```

#### RKNN API:

RKNN API的开发说明在工程目录 external/rknpu2 下,用于推理RKNN-Toolkit2生成的rknn模型。 具体使用说明请参考当前 doc/ 的目录文档:

## 1.24 NVM模块文档 (NVM)

主要介绍Rockchip平台上启动流程,对存储进行配置和调试、OTP OEM 区域烧写等安全接口方面。

## 1.25 PCIe模块文档 (PCIe)

主要介绍Rockchip平台上PCIe的开发说明。

```
docs/cn/Common/PCIe/

— Rockchip_Developer_Guide_PCIe_CN.pdf

— Rockchip_Developer_Guide_PCIE_EP_Stardard_Card_CN.pdf

— Rockchip_Developer_Guide_PCIe_Performance_CN.pdf

— Rockchip_PCIe_Virtualization_Developer_Guide_CN.pdf

— Rockchip_RK3399_Developer_Guide_PCIe_CN.pdf
```

## 1.26 性能模块文档 (PERF)

主要介绍Rockchip平台上PERF性能相关分析说明。

## 1.27 GPIO模块文档 (PINCTRL)

主要介绍Rockchip平台上PIN-CTRL驱动及DTS使用方法。

```
docs/cn/Common/PINCTRL/
└── Rockchip_Developer_Guide_Linux_Pinctrl_CN.pdf
```

## 1.28 电源模块文档 (PMIC)

主要介绍Rockchip平台上RK805、RK806、RK808、RK809、RK817等PMIC的开发指南。

```
docs/cn/Common/PMIC/

— Rockchip_RK805_Developer_Guide_CN.pdf

— Rockchip_RK806_Developer_Guide_CN.pdf

— Rockchip_RK808_Developer_Guide_CN.pdf

— Rockchip_RK809_Developer_Guide_CN.pdf

— Rockchip_RK816_Developer_Guide_CN.pdf

— Rockchip_RK817_Developer_Guide_CN.pdf

— Rockchip_RK818_Developer_Guide_CN.pdf

— Rockchip_RK818_Developer_Guide_CN.pdf

— Rockchip_RK818_RK816_Developer_Guide_Fuel_Gauge_CN.pdf

— Rockchip_RK818_RK816_Introduction_Fuel_Gauge_Log_CN.pdf
```

## 1.29 功耗模块文档 (POWER)

主要介绍Rockchip平台上芯片功耗的一些基础概念和优化方法。

```
docs/cn/Common/POWER/

— Rockchip_Developer_Guide_Power_Analysis_CN.pdf
```

## 1.30 脉宽调制模块文档 (PWM)

主要介绍Rockchip平台上PWM开发指南。

```
docs/cn/Common/PWM

└── Rockchip_Developer_Guide_Linux_PWM_CN.pdf
```

## 1.31 RGA模块文档 (RGA)

主要介绍Rockchip平台上RGA开发指南。

## 1.32 SARADC模块文档 (SARADC)

主要介绍Rockchip平台上SARADC开发指南。

```
docs/cn/Common/SARADC/

— Rockchip_Developer_Guide_Linux_SARADC_CN.pdf
```

## 1.33 SPI模块文档 (SPI)

主要介绍Rockchip平台上SPI开发指南。

## 1.34 温控模块文档 (THERMAL)

主要介绍Rockchip平台上Thermal开发指南。

```
docs/cn/Common/THERMAL/
└── Rockchip_Developer_Guide_Thermal_CN.pdf
```

## 1.35 工具类模块文档 (TOOL)

主要介绍Rockchip平台上分区、量产烧入、厂线烧入等工具的使用说明。

```
docs/cn/Common/TOOL/

— Production-Guide-For-Firmware-Download.pdf

— RKUpgrade_Dll_UserManual.pdf

— Rockchip-User-Guide-ProductionTool-CN.pdf

— Rockchip_Introduction_Partition_CN.pdf

— Rockchip_User_Guide_Production_For_Firmware_Download_CN.pdf
```

## 1.36 安全模块文档 (TRUST)

主要介绍Rockchip平台上TRUST、休眠唤醒等功能说明。

```
docs/cn/Common/TRUST/

— Rockchip_Developer_Guide_Trust_CN.pdf

— Rockchip_RK3308_Developer_Guide_System_Suspend_CN.pdf

— Rockchip_RK3399_Developer_Guide_System_Suspend_CN.pdf

— Rockchip_RK356X_Developer_Guide_System_Suspend_CN.pdf

— Rockchip_RK3588_Developer_Guide_System_Suspend_CN.pdf
```

## 1.37 串口模块文档 (UART)

主要介绍Rockchip平台上串口功能和调试说明。

## 1.38 UBOOT模块文档 (UBOOT)

主要介绍Rockchip平台上U-Boot相关开发说明。

```
docs/cn/Common/UB00T/

Rockchip_Developer_Guide_Linux_AB_System_CN.pdf

Rockchip_Developer_Guide_U-Boot_TFTP_Upgrade_CN.pdf

Rockchip_Developer_Guide_UBoot_MMC_Device_Analysis_CN.pdf

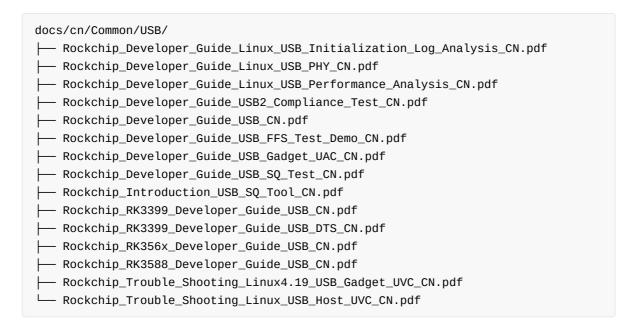
Rockchip_Developer_Guide_UBoot_MTD_Block_Device_Design_CN.pdf

Rockchip_Developer_Guide_UBoot_Nextdev_CN.pdf

Rockchip_Introduction_UBoot_rkdevelop_vs_nextdev_CN.pdf
```

## 1.39 USB模块文档 (USB)

主要介绍Rockchip平台上USB开发指南、USB 信号测试和调试工具等相关开发说明。



## 2. Linux系统开发文档 (Linux)

详见 <SDK>/docs/cn/Linux 目录下的文档。

—— ApplicationNote	
—— Audio	
— Camera	
— Docker	
- Graphics	
—— Multimedia	
├── Profile	
- Recovery	
├── Security	
├── System	
├── Uefi	
└── Wifibt	

### 2.1 应用指南(ApplicationNote)

主要介绍Rockchip平台上应用相关开发说明,比如ROS、RetroArch、USB等

#### 2.2 音频相关开发(Audio)

主要介绍Rockchip平台上自研音频算法。

#### 2.3 摄像头相关开发(Camera)

主要介绍Rockchip平台上MIPI/CSI Camera和结构光开发指南。

### 2.4 容器相关开发(Docker)

主要介绍Rockchip平台上Debian/Buildroot等第三方系统的Docker搭建和开发。

## 2.5 显示相关开发(Graphics)

主要介绍Rockchip平台上 Linux显示相关开发。

#### 2.6 多媒体(Multimedia)

Rockchip Linux平台上视频编解码大概的流程

vpu\_service --> mpp --> gstreamer/rockit --> app

vpu\_service: 驱动

mpp: rockchip平台的视频编解码中间件,相关说明参考mpp文档

gstreamer/rockit: 对接app等组件

目前Debian/buildroot系统默认用gstreamer来对接app和编解码组件。

目前主要开发文档如下:

docs/cn/Linux/Multimedia/

— Rockchip\_Developer\_Guide\_Linux\_RKADK\_CN.pdf

Prockchip\_User\_Guide\_Linux\_Gstreamer\_CN.pdf

□ Rockchip\_User\_Guide\_Linux\_Rockit\_CN.pdf

编解码功能,也可以直接通过mpp提供测试接口进行测试(比如mpi\_dec\_test\mpi\_enc\_test...)

mpp源码参考 <SDK>/external/mpp/

测试demo参考: <SDK>/external/mpp/test 具体参考SDK文档

Rockchip\_Developer\_Guide\_MPP\_CN.pdf

Rockchip芯片比如RK3588 支持强大的多媒体功能:

- 支持H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码,最高8K60FPS,同时支持1080P多格式视频解码 (H.263、MPEG1/2/4、VP8、JPEG)
- 支持8K H264/H265 视频编码和1080P VP8、JPEG 视频编码
- 视频后期处理器: 反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化。

以下列举平台常见芯片编解码能力的标定规格。

#### 说明:

测试最大规格与众多因素相关,因此可能出现不同芯片相同解码 IP 规格能力不同。 芯片的支持情况,实际搭配不同系统可能支持格式和性能会有所不同。

#### • 解码能力规格表

芯片名称	H264	H265	VP9	JPEG
RK3588	7680X4320@30f	7680X4320@60f	7680X4320@60f	1920x1088@200f
RK3566/RK3568	4096x2304@60f	4096x2304@60f	4096x2304@60f	1920x1080@60f
RK3562	1920x1088@60f	2304x1440@30f	4096x2304@30f	1920x1080@120f
RK3399	4096x2304@30f	4096x2304@60f	4096x2304@60f	1920x1088@30f
RK3328	4096x2304@30f	4096x2304@60f	4096x2304@60f	1920x1088@30f
RK3288	3840x2160@30f	4096x2304@60f	N/A	1920x1080@30f
RK3326	1920x1088@60f	1920x1088@60f	N/A	1920x1080@30f
PX30	1920x1088@60f	1920x1088@60f	N/A	1920x1080@30f
RK312X	1920x1088@30f	1920x1088@60f	N/A	1920x1080@30f

#### • 编码能力规格表

芯片名称	H264	H265	VP8
RK3588	7680x4320@30f	7680x4320@30f	1920x1088@30f
RK3566/RK3568	1920x1088@60f	1920x1088@60f	N/A
RK3562	1920x1088@60f	N/A	N/A
RK3399	1920x1088@30f	N/A	1920x1088@30f
RK3328	1920x1088@30f	1920x1088@30f	1920x1088@30f
RK3288	1920x1088@30f	N/A	1920x1088@30f
RK3326	1920x1088@30f	N/A	1920x1088@30f
PX30	1920x1088@30f	N/A	1920x1088@30f
RK312X	1920x1088@30f	N/A	1920x1088@30f

### 2.7 SDK附件内容简介(Profile)

主要介绍Rockchip Linux平台上软件测试,benchmark等介绍。

## 2.8 OTA升级(Recovery)

主要介绍Rockchip Linux平台 OTA 升级时的 recovery 开发流程和升级介绍。

## 2.9 安全方案(Security)

主要介绍Rockchip Linux平台上Securbeoot和TEE的安全启动方案。

### 2.10 系统开发 (System)

主要介绍Rockchip Linux平台上Debian等第三方系统的移植和开发指南。

## 2.11 UEFI启动(UEFI)

主要介绍Rockchip Linux平台上的UEFI启动方案。

#### 2.12 网络模块(RKWIFIBT)

主要介绍Rockchip Linux平台上WIFI、BT等开发。

```
docs/cn/Linux/Wifibt/
├─ AP模组RF测试文档
├─ REALTEK模组RF测试文档
├─ Rockchip_Developer_Guide_Linux_WIFI_BT_CN.pdf
├─ WIFIBT编程接口
└─ WIFI性能测试PC工具
```

### 2.13 DPDK模块(DPDK)

主要介绍Rockchip Linux平台上DPDK开发指南。

```
docs/cn/Linux/DPDK/
└─ Rockchip_Developer_Guide_Linux_DPDK_CN.pdf
```

## 3. 芯片平台相关文档 (Socs)

详见 <SDK>/docs/cn/<chipset\_name> 目录下的文档。正常会包含该芯片的发布说明、芯片快速入门、软件开发指南、硬件开发指南、Datasheet等。

#### 3.1 发布说明

里面包含芯片概述、支持的主要功能、SDK获取说明等。

详见 <SDK>/docs/cn/<chipset\_name> 目录下的文档
Rockchip\_<chipset\_name>\_Linux\_SDK\_Release\_<version>\_CN.pdf

#### 3.2 快速入门

正常会包含软硬件开发指南、SDK编译、SDK预编译固件、SDK烧写等内容。 详见 <SDK>/docs/cn/<chipset\_name>/Quick-start 目录下的文档。

#### 3.3 软件开发指南

为帮助开发工程师更快上手熟悉 SDK 的开发调试工作,随 SDK 发布《Rockchip\_Developer\_Guide\_Linux\_Software\_CN.pdf》,可在 /docs/cn/<chip\_name>/ 下获取,并会不断完善更新。

## 4. 芯片资料

为帮助开发工程师更快上手熟悉芯片的开发调试工作,随 SDK 发布芯片手册。 详见 <SDK>/docs/cn/<chipset\_name>/Datasheet 目录下的文档。

### 4.1 硬件开发指南

Rockchip 平台会有对应的硬件参考文档随 SDK 软件包一起发布。硬件用户使用指南主要介绍参考硬件板基本功能特点、硬件接口和使用方法。旨在帮助相关开发人员更快、更准确地使用该 EVB,进行相关产品的应用开发,详见 <SDK>/docs/cn/<chip\_name>/Hardware 目录下相关文档。

## 5. 其他参考文档 (Others)

其他参考文档,比如Repo mirror环境搭建、Rockchip SDK申请及同步指南、Rockchip Bug 系统使用指南等,详见 <SDK>/docs/cn/0thers 目录下的文档。

#### 

# 6. 文件目录结构 (docs\_list\_cn.txt)

详见 <SDK>/docs/cn/docs\_list\_cn.txt 文档。

— Common
— Linux
├── Others
└─ docs_list_cn.txt